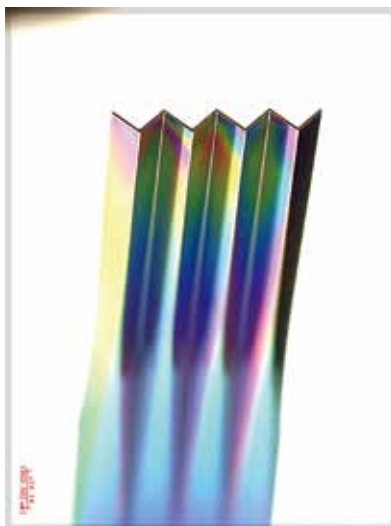
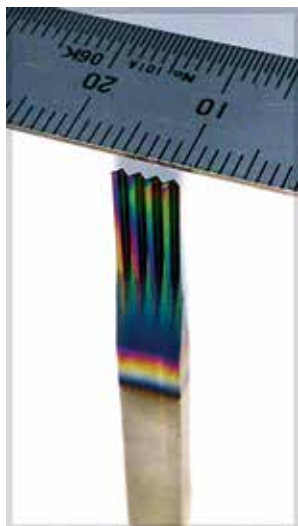


私達は恒常的に±0を目指しております。



得意技術

スマートフォン等に搭載されるマイクロコネクタ用の超高品質金型製品の製造

主要設備・研究体制

CNC 光学式微細研削盤、CNS 成型研削盤

主要事業・主要製品

金型製品の超精密加工、研削加工・プロファイル加工をメイン事業にしております。

主要取引先

国内主要コネクタ - メーカー様

得意な顧客・市場分野

情報通信、自動車

今後の展開について

高品質とコストパフォーマンスの融合を図るため
厳選された海外部品メーカーとの協業も行っております。

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-----|-------|--------|-------------------------|-----|--------------|------|----|
| 名称 | カブシキガイシャエコーセイミツ 株式会社エコー精密 | 代表者 | 飯村 正史 | 担当窓口 | 原藤 隆 | 資本金 | 1,000万円 | 従業員数 | 8名 |
| 所在地 | 〒230-0071 横浜市鶴見区駒岡 4-39-10 | | | TEL | 045-570-5251 | FAX | 045-570-5271 | | |
| HP | http://www.echo-seimitsu.co.jp | | | E-mail | echo@ech-seimitsu.co.jp | | | | |